



2016年11月7日

## サンエジソンセミコンダクター社の株主総会においてグローバルウェーハズ社からの買収提案を承認

グローバルウェーハズ株式会社（台湾 新竹市）および、サンエジソンセミコンダクター社（米国 ミズーリ州 セントピーターズ市、ナスダックOMX市場上場会社、銘柄略称：SEMI）は、2016年11月7日に開催されたサンエジソンセミコンダクター社の株主総会において、スキーム・オブ・アレンジメントによるサンエジソンセミコンダクター社への買収提案が本日承認されましたのでお知らせいたします。本株主総会において行使された議決権のうち、スキーム・オブ・アレンジメントの賛成票は95%を上回っております。

既に 8 月 18 日付けニュースリリースでお知らせしておりますとおり、グローバルウェーハズ株式会社およびサンエジソンセミコンダクター社は、グローバルウェーハズ株式会社が全額出資子会社を通じてサンエジソンセミコンダクター社の普通株全株式を、総額 6 億 83 百万米ドルにて取得するための手続きをシンガポール法にもとづくスキーム・オブ・アレンジメントにて進めております。契約条件にもとづき、スキーム・オブ・アレンジメントの完了と同時に、サンエジソンセミコンダクター社の株主は普通株式 1 株当たり 12 米ドルを受け取ることとなります。

グローバルウェーハズ株式会社は、サンエジソンセミコンダクター社買収の停止条件となる独禁法関連の承認は全て取得しております。本件買収ではシンガポール共和国高等裁判所からの承認を含む手続要件を満たす必要はありませんが、2016年12月31日までに完了することを見込んでおります。

以 上

### About GlobalWafers

Headquartered in Hsinchu, Taiwan, GlobalWafers is one of the six largest silicon wafer manufacturers in the world. Founded in 1981, it was the semiconductor business unit of SAS (Sino-American Silicon Product Inc.) and spun off as GlobalWafers Co., Ltd. in 2011. Specializing in 3” to 12” silicon wafer manufacturing, product applications extend through power management, automotive, IT and MEMS. GlobalWafers operates out of nine facilities in Taiwan, China, USA, Japan, Denmark, and Poland. GlobalWafers is listed on the Taipei Exchange.

### About SunEdison Semiconductor

SunEdison Semiconductor is a global leader in the manufacture and sale of silicon wafers to the semiconductor industry. For over 55 years, SunEdison Semiconductor has been a pioneer in the design and development of silicon wafer technologies. With R&D and manufacturing facilities in the U.S., Europe, and Asia, SunEdison Semiconductor enables the next generation of high performance semiconductor devices. SunEdison Semiconductor’s ordinary shares are listed on the NASDAQ OMX Global Select Market under the symbol "SEMI."

## **Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information**

This press release contains forward-looking statements. These statements include a belief that the transaction can be closed by the end of the year. These forward-looking statements are subject to risks and uncertainties. Consequently, actual results and experience may materially differ from those contained in any forward-looking statements. Such risks and uncertainties include the possibility that the closing conditions to the transaction may not be satisfied or waived, including that a governmental entity may prohibit or delay closing of the transaction; the Singapore court may not hear or grant the requested sanction order before the end of year or in time so that the closing may occur by the end of the year; the possibility of non-consummation of the transaction; the occurrence of any event that could give rise to termination of the Implementation Agreement; the risk of shareholder litigation that may be instituted in connection with the contemplated transactions; and the failure of GlobalWafers to obtain the necessary financing to complete the transaction. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and GlobalWafers and SunEdison Semiconductor make no commitment to revise or update any forward-looking statements in order to reflect events or circumstances occurring or existing after the date any forward-looking statement is made.

## **Contacts**

### **GlobalWafers**

Spokesman: William Chen           +886-3-577-2255 (ext. 2280)  
William@sas-globalwafers.com  
Deputy: Jason Chien               +886-3-577-2255 (ext. 2379)  
Jason.chien@sas-globalwafers.com

### **SunEdison Semiconductor**

Chris Chaney  
Director, Investor Relations & Corporate Communications  
SunEdison Semiconductor Limited  
cchaney@sunedisonsemi.com  
+1 636 474 5226